

VTM-300

フルオート DFR
(ドライフィルムレジスト) 貼付装置
Full-Automatic Dry-resist film Laminating Machine

【概要 - Outline -】

- ◆本装置は、ウェーハとテープフィルムを、多様な条件のもとで貼り付ける全自動装置です。
This machine is the ideal fully automated system for laminating Wafer and film under various conditions.

【特長 - Features -】

- ◆ウェーハの表面の凹凸形状に対して、テンティング貼り／埋め込み貼り／厚膜貼り／
●Applicable to tenting lamination, embedding lamination, ultra-thick resist lamination,
コンフォーマル貼り／ガス封印貼り等の貼付けも可能。
conformal lamination and gas hermetic lamination etc. to wafer rough surface.
- ◆貼り付けローラースピード／ローラーテーブル温度／真空圧貼り付け圧力の条件設定が可能、最適な貼付条件が出せます。
For best lamination condition, applicable to setting laminating roller speed, roller table temperature and laminating vacuum pressure.
- ◆フルオート化により歩留まり向上
High yield by fully automatic machine



仕様 Specification	VTM-300
ウェーハサイズ Wafer Size	6・8・12 inch
使用フィルムサイズ Film Size	6 inch : W 190 mm / 8 inch : W 240 mm / 12 inch : W 340 mm
ユーティリティ	電源 Power AC200V 単相 Single phase 6KVA 30A
Utilities	空気源 air 圧力 Pressure 0.5~0.7Mpa 150l/min(ANR)
装置寸法 Demension	W 2,950 × D 1,690 × H 1,850 mm (シグナルタワーを除く not including signal tower)
重量 Weight	約 Approx. 1,200 kg

※ 外観・仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。
System appearance and specifications are subject to change without prior notice from the supplier.